

公司概況資料表

以下資料由博來科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：博來科技股份有限公司 (股票代號：7562)

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	蔣永慶
總經理	蔣永慶
資本額	新台幣200,000,000元
輔導推薦證券商	華南永昌綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司及第一金證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	卓先生(02)2545-6888#8748
註冊地國	該公司非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	該公司非屬外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購博來科技公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦	協辦	協辦
	華南永昌綜合證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司	第一金證券股份有限公司
認購日期	112年8月4日			
認購股數(股)	500,000	40,000	40,000	40,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.50%	0.20%	0.20%	0.20%
認購價格	30元	33元		
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之股票價格，作為博來科技股份有限公司(以下簡稱博來科技或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共			

同議定之。

目前股票價值評估方法眾多，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

- (1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
- (2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
- (3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，其中成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量無法精確掌握，且及加權平均資金成本更無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

博來科技專精於工業電腦 OEM/ODM 服務，主打嵌入式系統的各项應用，以滿足客戶在嵌入式運算、工業4.0、數位監控、行動醫療設備、智能製造、網路應用、邊緣運算和人工智能平台等多樣性客製化解決方案。主要產品有工業電腦主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、邊緣運算系統以及 AI 智能應用平台，並提供多種解決方案，可供應用於工廠自動化、機器視覺、物聯網、大數據與人工智慧、交通運輸、軍用、醫療及網路通訊等領域。

參考目前國內上市櫃公司中，並無與該公司所營事業模式及產品比重相同者，經綜合考量業務內容、營運模式及銷售市場等因素後，彙總上市櫃公司中經營業務與該公司相似之同業如下：

維田(上櫃股票代號6570)：以提供嵌入式系統為主之工業電腦廠商。產品包含擴充式液晶顯示電腦、人機介面電腦、專業特殊應用電腦系統、嵌入式電腦系統、寬溫嵌入式主機板及工業級液晶顯示器等產品。

研揚(上市股票代號6579)：主要從事單板電腦及工業用系統展品之製造銷售，產品主要應用於智能零售、智能製造、智能運輸、智能醫療及網路安全等領域。主要以自有品牌「AAEON」銷售其產品。

安勤(上櫃股票代號3479)：為全球性 IPC 工業電腦供應商，主要從事工業用電腦及嵌入式電腦相關軟體的開發。

針對上述採樣同業及上市/上櫃其他業類股最近三個月之平均本益比如下：

單位：倍

月份 公司名稱	112年5月	112年6月	112年7月	平均
6570維田	13.51	14.80	14.32	14.21
6579研揚	12.66	15.44	19.66	15.92
3479安勤	14.23	13.07	11.59	12.96
電腦及週邊設備業 —上市	17.43	19.96	25.24	20.88
電腦及週邊設備業 —上櫃	14.82	15.81	16.87	15.83

資料來源：臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人證券櫃檯買賣中心網站。

參考博來科技之採樣同業及上市櫃電腦及週邊設備類股最近三個月平均本益比區間為12.96~20.88倍之間。該公司111年上半年度、111年度及112年上半年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告之本期淨利歸屬公司業主分別為49,920千元、92,069千元及18,250千元，每股盈餘分別為2.50元、4.60元及0.91元，最終設算最近四季為每股盈餘為3.01元。故依上述本益比區間為參考依據，經考量興櫃戰略新三板市場流動性風險後，將每股參考價格之區間予以7折計算，設算該公司認購價格區間為27.31~43.99元，故調整流動性折價後主辦及協辦推薦證券商與該公司共同議定興櫃每股認購價格分別為30元及33元，介於每股合理價格區間內。另本次主辦及協辦推薦證券商股票認購價格分別為30及33元，價差約10.00%，主要該公司考量主辦對輔導及送件事宜負全責，且主辦本次認購500張較其他單一協辦認購40張明顯較多，故公司向股東徵提股票時願意給主辦較協辦略低3元價差約10.00%折扣，且經所有協辦券商同意，其價格差異應尚屬合理。

綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之市場法計算該公司合理價格，並參酌博來科技所屬產業、產業未來成長性及同業之市場狀況及興櫃戰略新三板市場流通性後，與該公司共同議定之興櫃每股認購價格，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

【公司介紹】

博來科技成立於1990年。專精於工業電腦 OEM/ODM 服務，可依客戶需求量身打造專屬之產品，致力於主機板、平板電腦及各類準系統產品的設計及製造，生產自行研發產品包括三大類：(1)嵌入式工業用主機板。(2) 工業電腦(IPC)-觸控平板電腦、無風扇嵌入式系統、伺服器。(3) 擴充板卡及相關配件。主要銷售項目為嵌入式系統的各項應用，以滿足客戶在嵌入式運算、工業4.0、數位監控、行動醫療設備、智能製造、網路應用、邊緣運算和人工智能平台等多樣性客製化解決方案。

【歷史沿革】

年度	重要紀事
79年05月	取得公司設立登記核准，實收資本額5,000千元，成立博來企業股份有限公司。
86年10月	辦理現金增資新台幣15,000千元，增資後實收資本額新台幣20,000千元。
89年08月	辦理現金增資新台幣10,000千元，增資後實收資本額新台幣30,000千元。
90年07月	辦理現金增資新台幣30,000千元，增資後實收資本額新台幣60,000千元。
90年08月	辦理更名為博來科技股份有限公司並搬遷至自購之新北市中和廠辦。
93年12月	取得台灣散熱元件及其組裝結構專利(新型第 M 271370 號)。
94年01月	辦理現金增資新台幣14,600千元及盈餘轉增資新台幣5,400千元，增資後實收資本額新台幣80,000千元。
94年03月	取得 ISO9001及14001認證。
94年04月	取得台灣電腦之按壓開關結構專利(新型第 M 260852 號)。
94年07月	取得台灣散熱元件之結構改良專利(新型第 M 252251 號)。
94年11月	取得台灣電腦主機之插卡式電源電路專利(新型第 M 277965 號)。
94年12月	取得台灣 PC 板構造專利(發明第 I 246365 號)。
95年06月	取得中國一種開關構造專利、散熱模組構造、一種基板架構專利(ZL20062 0061129.4、ZL 200620061160.8、ZL200620061159.5)。
95年12月	辦理現金增資新台幣5,000千元及盈餘轉增資新台幣15,000千元，增資後實收資本額新台幣100,000千元。
95年12月	取得台灣一種基板之架構專利(新型第 M 301761 號)。
96年02月	取得台灣記憶體模組之固定扣具專利(新型第 M 306756 號)。
96年08月	取得台灣高低溫環境下適用之電子裝置專利(新型第 M 317743 號)。
97年05月	取得3C 認證。
97年12月	取得中國記憶體模組之固定扣具專利(ZL 200820181630.3)。
98年02月	設置蘇聯辦公室用以拓展相關業務。

100年06月	獲得 COMPUTEX TAIPEI D&I 獎項。
100年10月	取得台灣及中國防震元件專利(新型第 M 413155 號、ZL201120105705.1)。
100年12月	取得台灣電腦防水結構專利(新型第 M 418324 號)。
101年01月	獲得德國 iF Design 設計獎項及德國紅點(red-dot)設計大獎；取得 HDMI 採零件供應商認證。
101年04月	取得中國一種電腦防水結構專利(ZL 20112 0289283.8)。
102年01月	獲選成為 Intel Internet of Things Solution Alliance 會員。
103年06月	辦理現金增資新台幣80,000千元，增資後實收資本額新台幣180,000千元。
103年09月	為擴大營運規模轉投資傳電科技股份有限公司。
103年09月	取得 UL 認證。
103年10月	取得 E-Mark 認證。
104年11月	取得中國 PICO express 機板雙匯流連接器設備專利(ZL 201520870535.4)。
105年02月	取得中國一對多多功能連接器模組專利(ZL 20162 0119493.5)
105年04月	為拓展美洲市場設立美國 LEXCOM。
105年04月	取得台灣 PICO express 機板雙匯流排連接器設備專利(新型第 M 520750 號)。
105年07月	取得台灣一對多多功能連接器模組專利(新型第 M 526205 號)。
107年12月	辦理現金增資新台幣20,000千元，增資後實收資本額新台幣200,000千元。
108年01月	申請登錄櫃買中心創櫃板股票，股票代號:7562。
109年10月	為拓展歐洲市場轉投資設立荷蘭 LEXCOM B.V.。
110年01月	成為 Intel 白金級通路夥伴。
111年12月	成為 Intelligent Computer & AIoT Association (ICAA)創始會員。

【經營理念】

博來科技致力成為客戶值得信賴的智能解決方案夥伴，秉持著"創新、效率、服務"的經營理念以及永續關懷環境精神，在瞬息萬變的市場中創新求變；以穩定的產品品質、具競爭力的售價、彈性的客製化服務提供我們的客戶最高品質、最具競爭力的產品和服務，與客戶一起達成雙贏的合作目標。

【未來展望】

1.短期業務發展計畫

(1)持續積極參加國內外全球性嵌入式相關工業國際型展覽會，中國大陸地區近幾年也開始向台灣採購高品質的工業電腦，博來科技多年前就開始在中國大陸佈局，並以經銷商銷售策略模式持續增加中國境內銷售據點。在歐洲地區，分公司除了擁有專業的業務團隊更具備技術人員和嚴謹的庫存管理系統，此行銷策略將不斷擴展公司產品遍佈各歐洲國家，進而提升知名度吸引更多系統整合廠商一同合作開發更多元的產品，未來將持續特別針對美洲區及東南亞等特定區域做積極的佈局。

- (2)建立策略聯盟夥伴，與 IC 設計商、零件代理商，或系統整合商成為策略聯盟夥伴，不定期在論壇、研討會、產品發表會等發表策略聯盟之產品，促進互利互惠的合作關係。
- (3)對外的新客戶開發善用資料庫的資源，藉由資料庫的資源搜尋潛在的客戶，也藉此拓展公司的知名度。
- (4)透過網站優化及行銷公司的合作持續優化公司網頁資料，提升公司品牌在網路上的能見度，在這網路發達的時代，除了持續規劃並參加實體展會，公司也計畫性的持續投注資金在網路行銷上，讓客戶可以更容易在網頁上搜尋到公司的產品，以爭取更多的專案機會，也進一步提升公司產品在網路搜尋引擎的排名。
- (5)加強整合性技術服務業務，建立客戶專屬的產品服務窗口，利用高度整合服務與專業技術，提高客戶依賴度，藉以提昇產品附加價值與利潤。
- (6)加強內部的品質管控及技術能力的提升，建立知識管理系統，加快提供各區域分公司及業務夥伴的技術服務提高客戶滿意度。

2.長期業務發展計畫

- (1)積極擴編並培養在各國的業務人才，博來科技在培養及爭取多國在地人才不遺餘力，未來將更進一步積極的佈局及擴展美國、東北亞(韓國&日本)、東南亞(越南&馬來西亞)等區域性業務，對於未來營業額的增長計畫提前做佈局及準備，相較於其他工業電腦競爭對手在美洲地區的銷售額占全公司整體銷售額 30%以上，而博來科技主要的營收仍集中在歐洲地區，目前正積極招募美洲地區相關銷售人員做美洲地區的業務開發，進一步擴大在美洲區域的銷售額，另外也積極評估美洲區分公司的成立。
- (2)與既有客戶緊密結合，聆聽客戶的需求，了解市場的變化及趨勢，持續研發新一代產品創造市場需求。
- (3)建立自有品牌之專業定位，致力為嵌入式系統研發製造與整合服務領導之系統供應商。
- (4)持續進行自動化生產設備，AI 機器視覺辨識系統、智能倉儲系統、AMR 自主移動機器人，提升工廠生產效率及降低錯誤率。持續進行整合導入 ME 系統讓每個產品都有生產履歷證明。
- (5)研發方面因公司擴大布局 x86 領域外產品線，對外除主動招募 ARM 相關人才外，對於公司內部的工程師也定期進行外訓及內訓課程，以持續提高公司研發能力。

風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

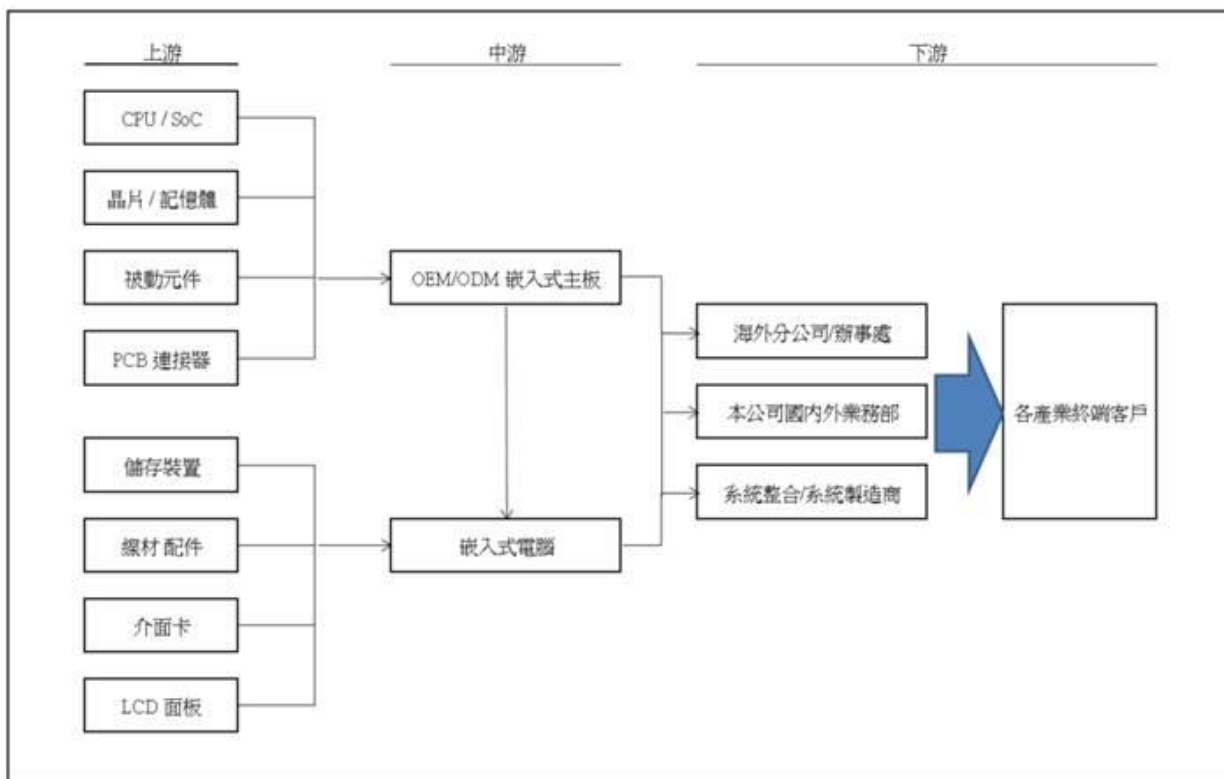
博來科技股份有限公司係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新三板之公司，相關營運風險較高，且戰略新三板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。

TOP ^



主要業務項目：

主要係從事工業電腦、嵌入式工業用主機板、無風扇嵌入式系統與伺服器及擴充板卡與相關配件等。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
工業電腦		主係專供工業界使用的個人電腦，可作為工業控制器使用。主要應用工廠自動化控制、影像及監控系統、數據收集和分析、物聯網應用(AIOT)、高效能運算(HPC)、智能交通系統、醫療輔助設備系統、電力管理和控制系統、航空航天和國防、零售及數位看板、AI及邊緣運算主機、船舶及軌道用主機。	312,845	48.75
主機板		係提供一系列接合點。主要應用軍用筆電、嵌入式系統、工業控制系統、工業機器人、汽車及交通系統、平板電腦。	209,439	32.63
伺服器		係一個管理資源並為使用者提供服務的電腦軟體。主要應用網路服務、雲端服務、數據中心、網路存儲服務、安全防護	5,722	0.89

		服務。		
其他介面卡		係其他對外介面的卡片式印刷電路板。主要應用網路及通訊應用、影像及視覺應用、磁碟陣列應用、不斷電系統應用、類比及數位控制轉換應用、顯示訊號轉換應用。	56,343	8.78
其他電腦週邊設備及零組件		係為線材、包材、外購品(記憶體/存儲裝置)、電源適配器、電子原料等等，主要拿來與主機板和工業電腦搭配無法作單一產品做應用。	57,442	8.95
合計			641,791	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年	108年	109年	110年	111年	112年 上半年度
	營業收入		306,060	419,023	427,756	518,156	641,791
營業毛利		41,453	92,649	74,999	118,921	190,623	82,505
毛利率(%)		13.54	22.11	17.53	22.95	29.70	29.08
營業外收入及支出		(8,843)	(4,845)	(3,445)	2,967	38,761	(1,316)
稅前損益		(44,124)	6,905	(3,689)	4,395	106,909	23,315
稅後損益		(40,316)	5,500	(1,908)	565	92,439	17,623
每股盈餘(元)		(2.02)	0.28	(0.10)	0.03	4.60	0.91
股利發放	現金股利(元)	-	-	-	-	1.2	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	-	-	0.5	-

註：107~109年度係依據我國企業會計準則編制之個體財務報告，107~109年度並未編製合併財務資料；本公司自111年度首次適用國際財務報導準則，110~111年度及112年上半年度財務資料係依據國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度	107年	108年	109年	110年	111年
項目					
流動資產	220,910	249,605	209,766	362,884	378,444
不動產、廠房及設備	146,885	145,919	142,838	151,031	145,385
無形資產	589	1,250	3,980	3,338	5,107
其他資產	37,371	43,034	27,695	33,891	76,899
資產總額	405,755	439,808	384,279	551,144	605,835
流動負債	分配前	140,965	168,421	105,924	273,588
	分配後	-	-	-	233,386
非流動負債	75,128	73,900	82,745	81,547	107,335
負債總額	分配前	216,093	242,321	188,669	355,135
	分配後	-	-	-	340,721
股本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
資本公積		2,481	2,481	2,481	2,481
保留盈餘	分配前	(10,284)	(4,784)	(6,692)	86,063
	分配後	-	-	-	52,063
其他權益	(54)	(210)	(179)	(566)	100
庫藏股票	-	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	100	470
股東權益總額	分配前	189,662	197,487	195,610	289,114
	分配後	-	-	-	196,009

註：107~109年度係依據我國企業會計準則編制之個體財務報告，107~109年度並未編製合併財務資料；本公司自111年度首次適用國際財務報導準則，110~111年度財務資料係依據國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度	109年	110年	111年	
項目				
財務比率	毛利率(%)	17.53	22.95	29.70
	流動比率(%)	198.03	132.64	180.74
	應收帳款天數(天)	33	36	28
	存貨週轉率(次)	2.65	2.20	1.97
	負債比率(%)	49.10	64.44	52.28

註：109年度係依據我國企業會計準則編制之個體財務報告，109年度並未編製合併財務資料；本公司自111年度首次適用國際財務報導準則，110~111年度財務資料係依據國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至 [公開資訊觀測站!!](#)